

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

## 创耀（苏州）通信科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（）                                                                                                                                                                                      |
| 参与单位名称        | 东北证券、煜德投资、国信金融、星石投资、中信建投、申万电子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 时间            | 2024年7月22日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 地点            | 苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期133单元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 方式            | 现场调研                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 公司接待人员名称      | 董事会秘书：占一字                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>Q1：目前公司工业芯片的进展如何？</b></p> <p><b>A1：</b>公司研发的高速工业总线EtherCAT从站控芯片，集成了倍福自动化授权的ESCcore模块。用于工业机器人及伺服电机驱动及自动化生产线及分布式现场I/O模块，目前已小批量出货至工控领域客户，相关芯片对精度、可靠性要求极高，目前竞争者主要是国外厂商。创耀高速工业总线芯片提供两种数据接口，即HBI接口和SPI Slave接口，可用于连接到外部MCU/DSP，以支持EtherCAT功能。创耀高速工业总线芯片支持广泛的应用，例如，它可以用作没有外部逻辑的16/32位数字I/O节点，使用分布式时钟，或者作为最多三个EtherCAT通信端口的控制器设计的一部分。</p> <p><b>Q2：公司星闪芯片预计的出货节奏怎样？目前应用的终端类型有哪些？</b></p> <p><b>A2：</b>2024年下半年，搭载公司星闪芯片及解决方案的无线鼠标、键盘、领夹麦克风等产品将逐步推向市场。希望在头部厂</p> |

商的带动作用下,头部厂商的产品在市场取得较为良好的市场反馈后,也会吸引更多的用户关注星闪,从而推动终端厂商更加积极的采用星闪技术。相比传统短距无线技术,星闪技术采用了最新的Polar码等 5G关键技术和中心调度等创新理念,具备低时延、高吞吐、高并发、高可靠、抗干扰、精定位六个核心技术能力。以鼠标为例,创耀星闪 4K鼠标在全频段和WiFi 40M干扰条件下,回报率接近 4000Hz,比传统 2.4G鼠标高 1000Hz以上,抗干扰性能保持领先;在拉锯场景下,创耀 4K鼠标同样优于传统 2.4G鼠标,传统 2.4G鼠标在 5 米后,回报率会出现大幅下降,创耀星闪 4K鼠标同样距离下回报率依然保持稳定。

**Q3: 公司的回购目前进展如何, 分红将安排何时进行?**

**A3:** 自 2022 年 1 月 12 日上市至今,公司已先后实施了两期现金分红,相应年度公司现金红利总额分别占当年度实现归属于上市公司股东净利润的比例 30.50%和 30.76%。

公司于 2024 年 6 月 24 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过 2023 年年度分红方案。向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元(含税),截至 2024 年 3 月 31 日,扣除回购专用证券账户中股份数计算,合计拟派发现金红利总额占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的 35.38%,同时向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。根据相关规定,后续回购账户股数发生变化的情况下,将维持每股分配比例和每股转增比例不变,相应调整分配总额和转增股本总额,并将另行公告具体调整情况。我们会安排在 8 月上旬完成分红及转增。

公司股份回购按计划目前在实施中,具体情况请关注公司相关公告。

日期: 2024 年 7 月 22 日